

土壤研磨機 DP50

土壤研磨機 DP50 採用水平式上下疊放，一靜一動磨盤做相對運動，可快速將中硬性及脆性材料研磨至100μm以下。儀器操作簡單，效率高，研磨腔內殘餘物料少，是環境土壤多樣品批次的樣品製備實驗室優選設備之一。

特點

- 透過磨盤間隙寬度的精確調整達成結果的可重複性
- 可對樣品進行預粉碎和精細粉碎
- 研磨腔鉸鏈設計，清潔簡單方便
- 研磨盤使用壽命長
- 多種材料的無污染研磨
- 除塵設計

產品應用

土壤、建築材料、核礦石、水泥、混凝土、爐渣、焦炭、玻璃、陶瓷、礦石、耐火黏土、花崗岩、鋁土礦等。

DP50 規格

進料尺寸	<2mm
出料尺寸	<75μm (95%)
轉速	800rpm/min
接收槽容積	2L
研磨套件材料	硬質鋼、瑪瑙、氧化鋯、剛玉、碳化鎢
研磨間隙寬度調整	0-25mm
功率	550W



DP50

台灣總代理



盛慶企業有限公司
SHENG-CING INSTRUMENTS CO.,LTD

高雄:(07)313-5388 台北:(02)2808-4030
E-mail: service@shengcing.com
www.shengcing.com